

2018년 제 13회 반도체장학생 추천 안내

1 | 목 적

- 반도체분야 우수 인력 지원을 통해 반도체산업 발전에 기여
- 미래 성장동력 산업으로서 반도체산업의 중요성에 대한 인식 확산 및 이공계분야 학생들로 하여금 반도체산업의 이미지 제고

2 | 선발대상

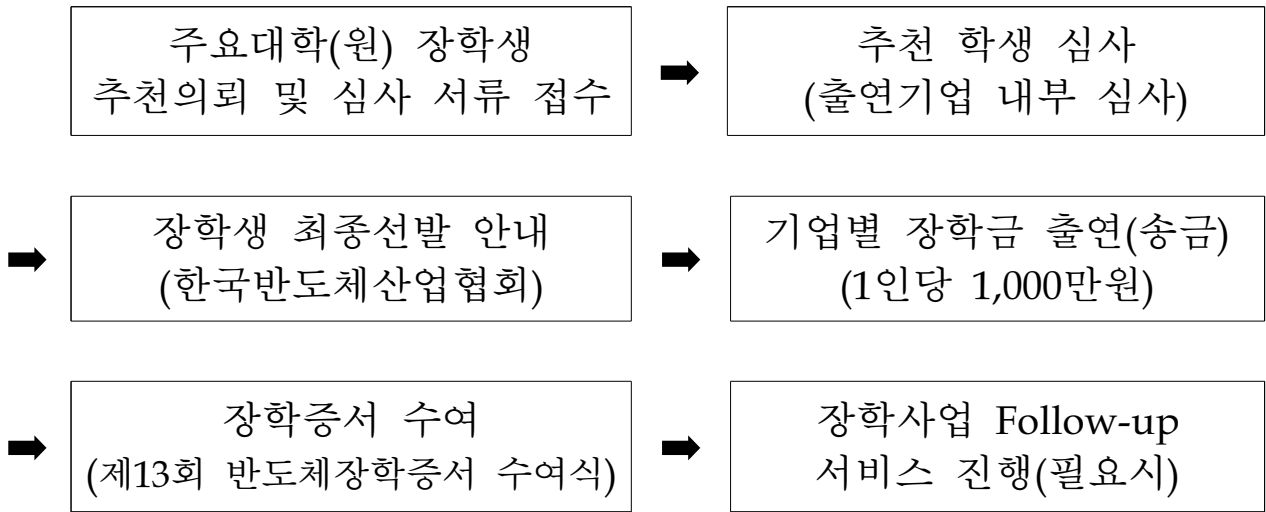
- 일반 지원 자격
 - 2019년도 대학 4학년 또는 석박사 과정 재학 예정인 반도체 관련 분야 이공계 학생(국적 : 대한민국)
 - 장학사업 Follow-up 서비스 참여가 가능한 학생 (취업 여부 확인 설문조사 등)
 - 동일 학기 중에 타 장학금과 이중수혜 불가

※ 우선 선발대상자

- 반도체관련과목 성적 우수자 및 교과목 이수자
 - 평균평점 평점 B+학점 이상인 자
- 반도체관련 공모전 입상자 또는 인턴 참여 학생
 - (예시) 대한민국반도체설계공모전 입상자 등
- 졸업 후 반도체기업 입사 희망자
 - 반도체 관련 업계로 종사 희망자 우선 선발

3

장학생 선발절차



4

장학금액 및 지급방법

○ 장학금액

대상	연간 지급액	지급용도
대학(원)생	1,000만원	* 2019학년도 학비 및 자기계발비

○ 지급방법

- 2018년 10~12월 중 기업 별로 각 대학에 장학금 출연(송금) 후, 학교에서 장학생에게 일괄 지급
(단, 대학별 상황에 따라 년 2회로 분할 지급 가능)

○ 장학금 수여기간 : 1년(2019년)

○ 장학증서 수여식 개최

- 일시/장소 : 2017. 10. 25(목) 16:30~17:20, 코엑스 인터컨

시간	구분	내용
16:30~17:00	반도체장학금 대면식	기업 대표(또는 관계자)과 환담
17:00~17:20	반도체장학금 수여식	반도체 장학증서 수여 및 기념 촬영

* 본 행사는 반도체 장학생의 참석이 필수적이며, 세부 일정(시간 및 행사 내용 등)은 차후 변경될 수 있습니다.

5**장학생 추천방법 및 구비서류 등**

- 추천자 : 각 대학 총장 또는 이·공과대학 학장 또는 지도교수
- 추천 시 제출서류
 - 장학금신청서 1부(서식-1)
 - 추천학생 이력서 1부(서식-2)
 - 성적증명서 1부(원본제출)
- 추천 방법 및 접수안내
 - 각 대학(원)별로 지정된 학과 또는 학부 전공학생 중 성적이 우수한 학생을 추천하여 협회에 구비서류 제출
 - 접수마감 : 2018년 8월 30일(목)까지
 - 접수 : (13524) 경기도 성남시 분당구 판교역로 182
한국반도체산업협회 9층 인적자원개발팀 성지혜 주임
 - 문의처 : (전화) 02-570-5296, (이메일) hob79@ksia.or.kr

6**기타 특기사항**

- 추천인은 선발된 장학생 중 결격사유가 발생하여 탈락되는 경우에는 대체되는 신규 우수학생을 추천하여야 함
- 이 안내 내용에 명시되지 않은 세부 시행에 필요한 사항은 본 반도체산업협회에서 정하는 바에 따름
- 필요시 장학금 출연기업 대표이사(또는 인사담당자)의 면담이나, 사업장 방문 등 현장체험 프로그램 등 진행 가능

* 장학생 추천서 및 관계구비서류 작성에 있어 기재사항이 사실과 상이하거나 추천인 또는 장학생이 정해진 의무를 이행하지 않을 때, 해당 대학에 대해서는 본 장학생 추천의뢰를 중지하게 되오니 이점 양지하시기 바랍니다.